



□

版本	修订日期	有修订的页码	修订涉及的内容	拟制	审核
A	2019-4-18	ALL	参照 AO3400，首次制定	蓝月葵	肖志华
B	2020-5-28	1	特征栏增加无卤标示	谢小倩	刘晓荣



SOT-23 塑封封装 N 道 MOS 场效应管。N- CHANNEL MOSFET in a SOT-23 Plastic Package.

$V_{DS} (V) = 30V$

$I_D = 5.8 A (V_{GS} = 10V)$

$R_{DS(ON)} < 28m\Omega (V_{GS} = 10V)$

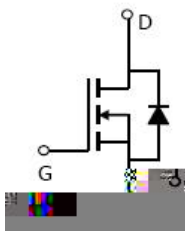
$R_{DS(ON)} < 33m\Omega (V_{GS} = 4.5V)$

$R_{DS(ON)} < 52m\Omega (V_{GS} = 2.5V)$

无卤产品。HF Product.

适用于作负载开关或脉宽调制应用。

This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications.



PIN1 : G PIN 2 : S PIN 3 : D

Marking

A0H



Rev.A Apr.-2019

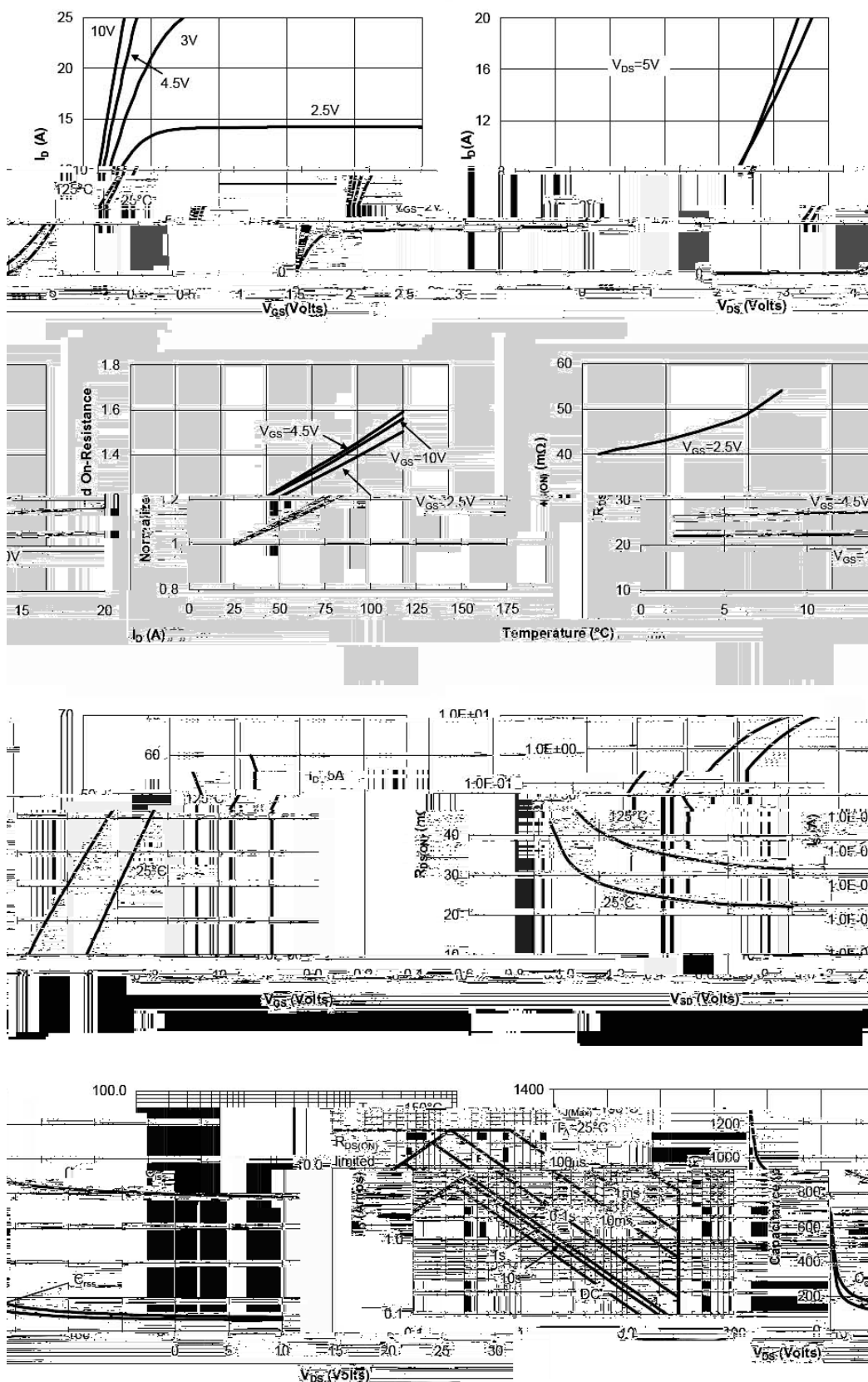
参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	V_{DS}	30	V
Drain Current – Continuous	I_D	5.8	A
Drain Current- Continuous	$I_D(T_a=70^{\circ}\text{C})$	4.9	A
Pulsed Drain Current	I_{DM}	30	A
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 12	V
Total Power Dissipation	P_D	1.4	W
Total Power Dissipation	$P_D(T_a=70^{\circ}\text{C})$	1.0	W
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Drain–Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V \quad I_D=250\mu A$	30			V
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=24V \quad V_{GS}=0V$			1	μA
		$V_{DS}=24V \quad V_{GS}=0V$ $T_J=55^{\circ}\text{C}$			5	μA
Gate–Body Leakage.	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 12V \quad V_{DS}=0V$			± 0.1	μA
On–State Drain Current	$I_{D(on)}$	$V_{GS}=4.5V \quad V_{DS}=5V$	30			A
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS} \quad I_D=250\mu A$	0.7	1.1	1.4	V
Static Drain–Source On–Resistance	$R_{DS(on)(1)}$	$V_{GS}=10V \quad I_D=5.8A$		22.8	28	m Ω
	$R_{DS(on)(2)}$	$V_{GS}=10V \quad I_D=5.8A$ $T_J=125^{\circ}\text{C}$		32	39	
	$R_{DS(on)(3)}$	$V_{GS}=4.5V \quad I_D=5A$		27.3	33	
	$R_{DS(on)(4)}$	$V_{GS}=2.5V \quad I_D=4A$		43.3	52	
Forward Transconductance	g_{FS}	$V_{DS}=5V \quad I_D=5A$	10	15		S
Drain–Source Diode Forward Voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0V \quad I_S=1A$		0.77	1	V

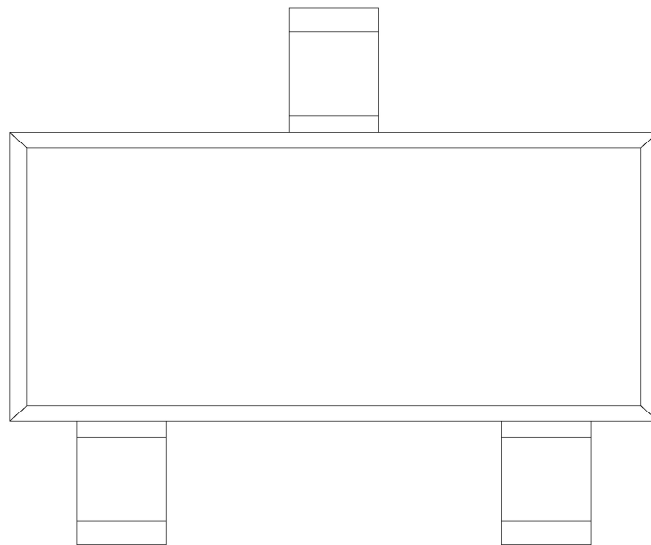


Rev.A Apr.-2019

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=15V$ $V_{GS}=0V$ $f=1MHz$		823	1030	pF
Output Capacitance	C_{oss}			99		
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			77		
Gate resistance	R_g	$V_{GS}=0V$ $V_{DS}=0V$, $f=1MHz$		1.2	3.6	Ω
Total Gate Charge	Q_g	$V_{GS}=4.5V$, $V_{DS}=15V$, $I_D=5.8A$		9.7	12	nC
Gate Source Charge	Q_{gs}			1.6		
Gate Drain Charge	Q_{gd}			3.1		
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	$V_{GS}=10V$ $R_L=2.7\Omega$ $V_{DS}=15V$ $R_{GEN}=3\Omega$		3.3	5	ns
Turn-On Rise Time	t_r			4.8	7	
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			26.3	40	
Turn-Off Fall Time	t_f			4.1	6	
Body Diode Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F=5A$ $dI/dt=100A/\mu s$		16	20	ns
Body Diode Reverse Recovery Charge	Q_{rr}	$I_F=5A$ $dI/dt=100A/\mu s$		8.9	12	nC



Rev.A Apr.-2019

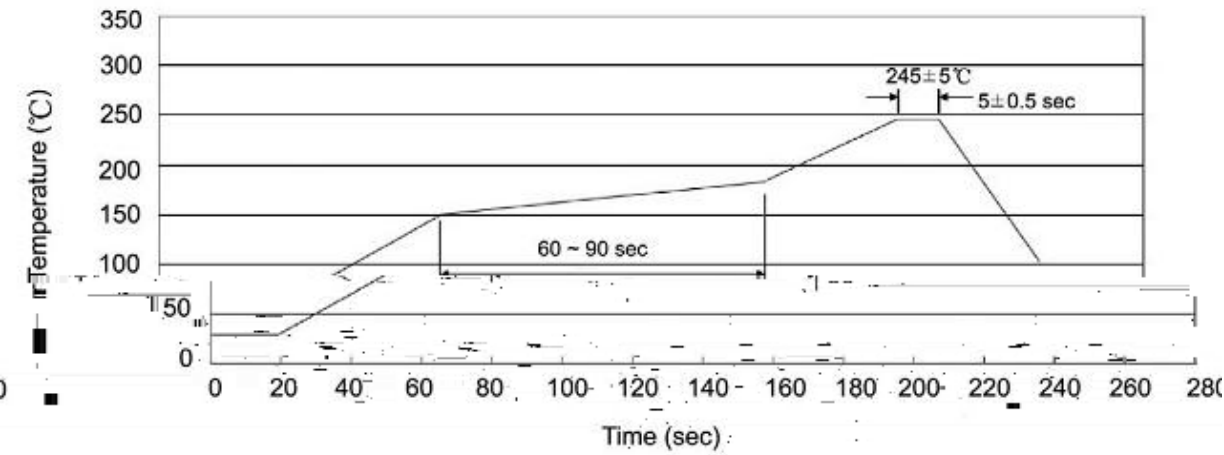


说明：

A0： 为型号代码

H： 为公司代码

Note:



说明：

- 1、预热温度 150 ~ 180°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

温度：260±5°C 时间：10±1 sec. Temp.:260±5°C Time:10±1 sec

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" x8	180×120×180	390×385×205